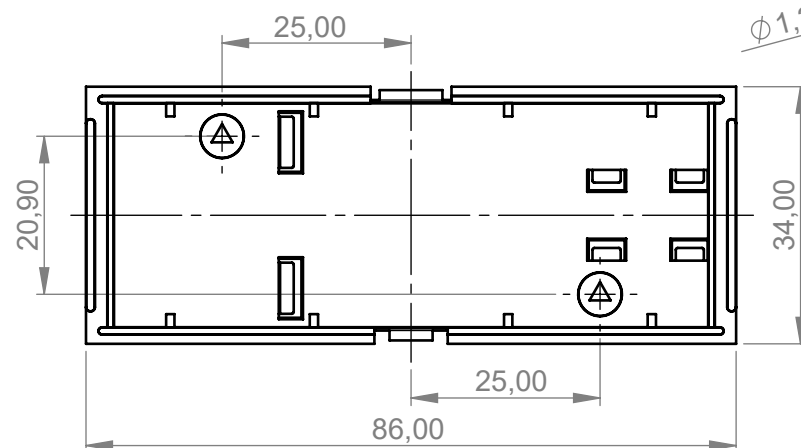
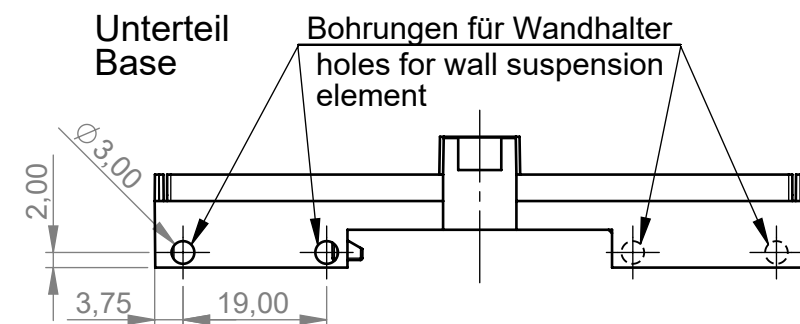
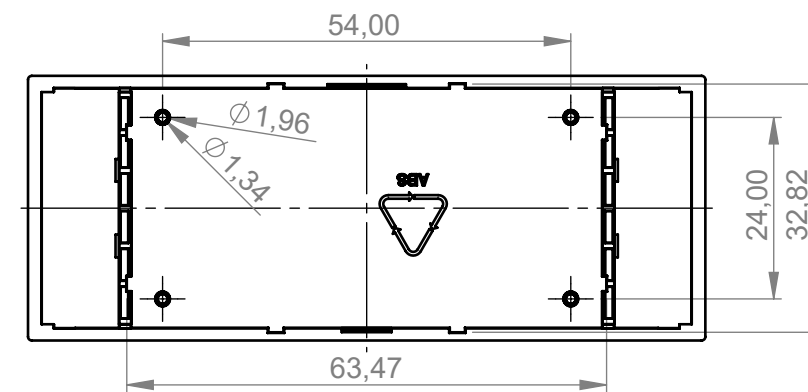
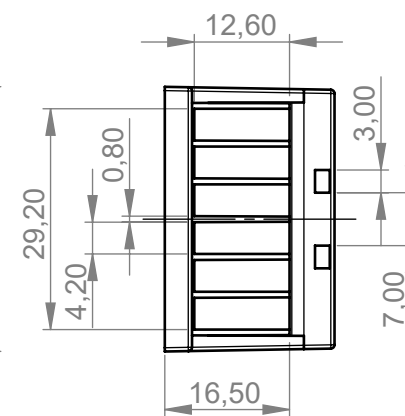
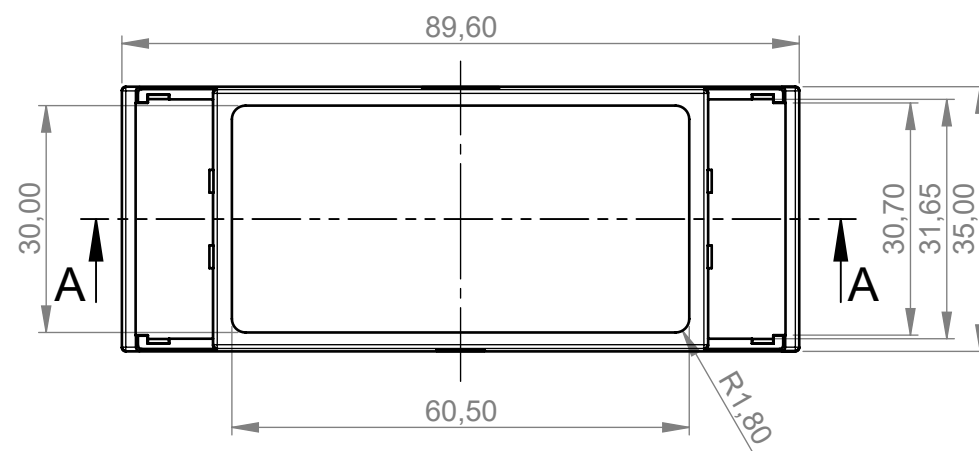
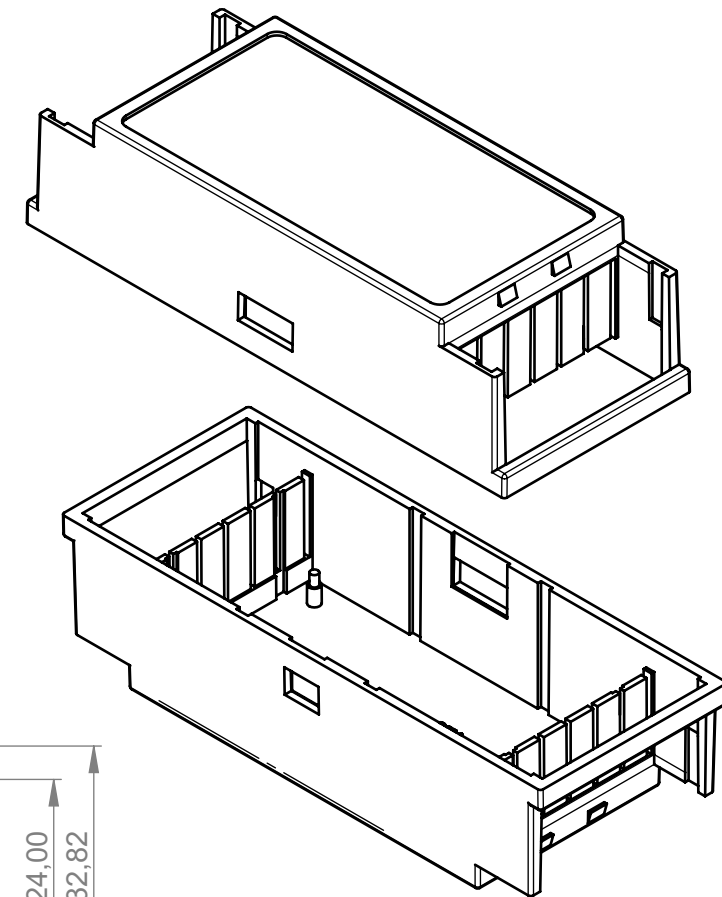
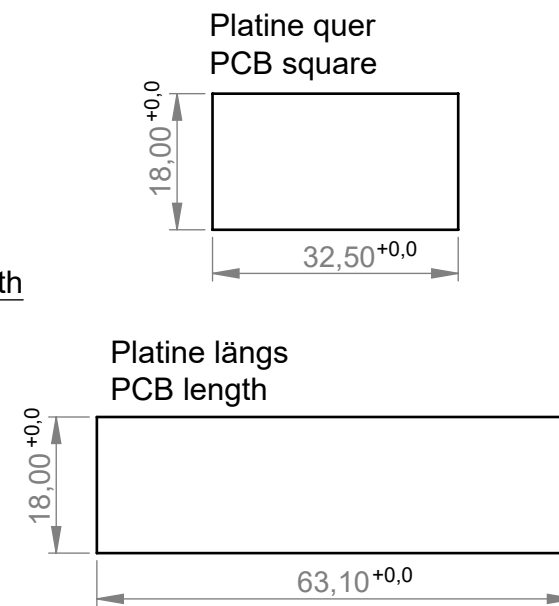
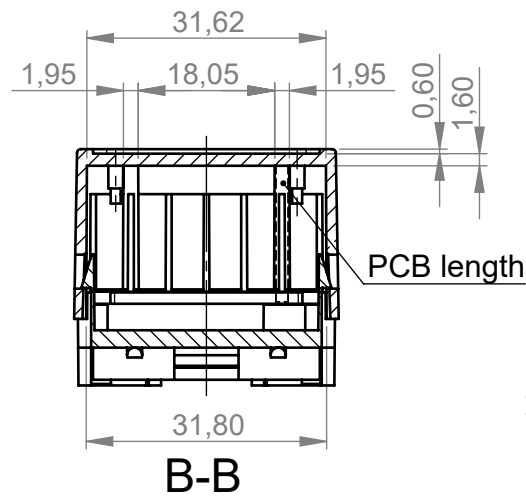
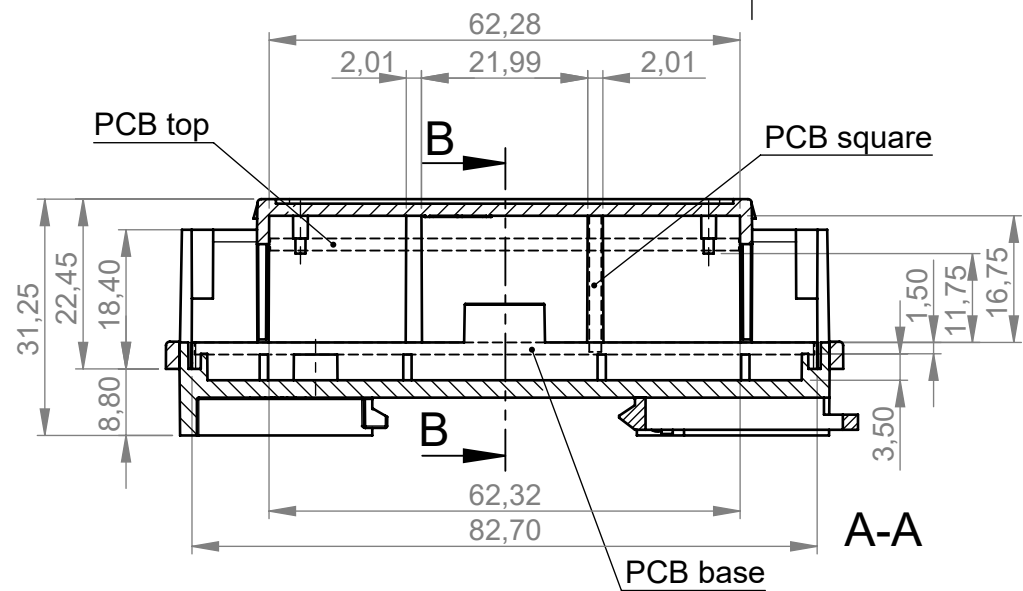
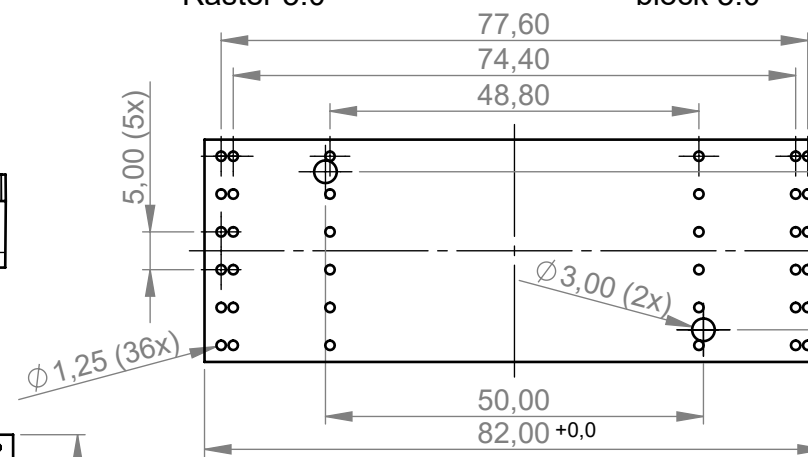




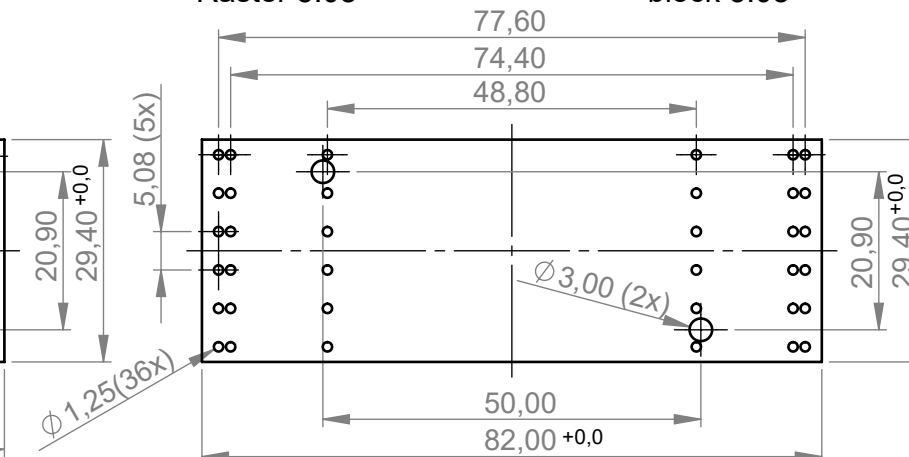
Leiterplatte für das Unterteil
Raster 5.0

PCB for base
block 5.0

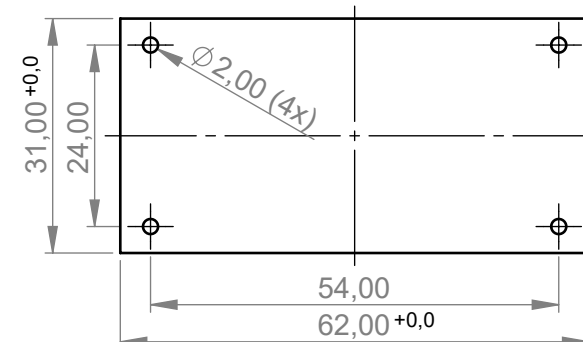


Leiterplatte für das Unterteil
Raster 5.08

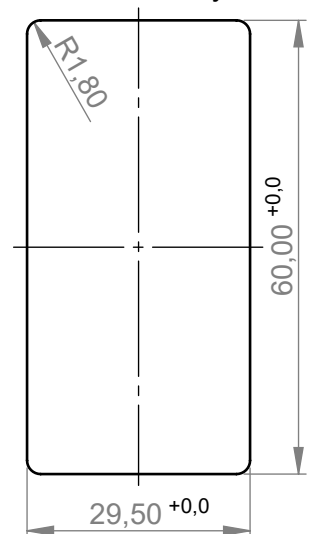
PCB for base
block 5.08



Platine Oberteil
PCB top



Folientastatur
Membrane keyboard



Informationskopie
wird nicht aktualisiert
Copy for Information
will not be updated

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen.
Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part.
Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME

Erst. am: 04.02.2014
Erst. von: D. Hasselbach
Freig. am: 18.02.2014
Freig. von: D. Hasselbach
Revision: 01

Toleranzen:
DIN 16901 T130
Volumen:

Status:
SERIENFREIGABE
Zeichnungsart:
KUNDE

DIN 6 Teil 2

This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.

RAILTEC B 2 Module
Vers. low profile

B6501229

M 1:1

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.

Dateiname:
00016095